



Manual

HIMA

Todos los productos de HIMA nombrados en el presente manual son marcas registradas. Salvo donde se indique lo contrario, esto se aplicará también a los demás fabricantes aquí citados y a sus productos.

Tras haber sido redactadas cuidadosamente, las notas y las especificaciones técnicas ofrecidas en este manual han sido compiladas bajo estrictos controles de calidad. En caso de dudas, consulte directamente a HIMA. HIMA le agradecerá que nos haga saber su opinión acerca de p. ej. qué más información debería incluirse en el manual.

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. HIMA se reserva asimismo el derecho de actualizar el material escrito sin previo aviso.

Hallará más información en la documentación recogida en el CD-ROM y en nuestros sitios web http://www.hima.com.

© Copyright 2015, HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Todos los derechos reservados.

Contacto

Dirección de HIMA:

HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Apdo. Postal / Postfach 1261

D-68777 Brühl

Tel.: +49 6202 709-0

Fax: +49 6202 709-107

Correo electrónico: info@hima.com

	Modificaciones	Tipo de modificación	
revisiones		técnica	redaccional
4.00	Primera edición del manual de SILworX V4 1ª edición en español		_

Índice de contenidos

1	Introducción	5
1.1	Estructuración y uso del manual	5
1.2	Destinatarios	
1.3	Convenciones de representación	6
1.3.1 1.3.2	Notas de seguridad Notas de uso	
2	Seguridad	8
2.1	Uso conforme a la finalidad prevista	8
2.1.1 2.1.2	Condiciones ambientalesPrecauciones contra descargas electrostáticas	8
2.2	Peligros remanentes	9
2.3	Medidas de seguridad	9
2.4	Información para emergencias	9
3	Descripción del producto	10
3.1	Función de seguridad	11
3.1.1	Reacción en caso de error	11
3.2	Volumen de suministro	11
3.3	Placa de tipo	11
3.4	Composición	12
3.4.1 3.4.2	Diagrama de bloquesLectura	14
3.4.3 3.4.4 3.4.5	Indicadores de estado de móduloIndicadores de bus de sistemaIndicadores de E/S	16
3.5	Datos del producto	
3.6	Tarjetas de conexión	
3.6.1 3.6.2	Codificación mecánica de tarjetas de conexión X-CB 011 5X Tarjetas de conexión con bornes de rosca	19 20
3.6.3 3.6.4 3.6.5	Asignación de bornes de tarjetas de conexión con bornes de rosca	22
3.6.5 3.7	Cable de sistema X-CA 012	
3.7.1	Codificación de conectores de cable	
1	Puesta en servicio	26

4.1	Montaje	26
4.1.1	Circuitado de las salidas no utilizadas	26
4.2	Instalación y desmontaje del módulo	27
4.2.1	Montaje de una tarjeta de conexión	27
4.2.2	Instalación y desmontaje de un módulo	29
4.3	Configuración del módulo en SILworX	31
4.3.1	Ficha "Module"	
4.3.2	Ficha I/O Submodule DO12_51	
4.3.3	Ficha I/O Submodule DO12_51: Channels	
4.3.4	Submodul-Status [DWORD]	
4.3.5	Diagnostic-Status [DWORD]	
4.4	Variantes de conexión	
4.4.1 4.4.2	Puesta en circuito de actuadores con carga óhmica	
4.4.2	Puesta en circuito de actuadores con carga inductiva Puesta en circuito de un actuador en módulos redundantes	
4.4.4	Puesta en circuito de actuadores mediante terminación FTA	
	(Field Termination Assembly)	39
5	Funcionamiento	40
5.1	Manejo	40
5.2	Diagnóstico	40
6	Mantenimiento	41
6.1	Tareas de mantenimiento	41
6.1.1	Carga del sistema operativo	41
6.1.2	Ensayo de prueba	
7	Puesta fuera de servicio	42
8	Transporte	43
9	Desecho	44
	Anexo 45	
	Glosario	45
	Índice de ilustraciones	46
	Índice de tablas	47
	Índice alfabético	48

X-DO 12 51 1 Introducción

1 Introducción

El presente manual describe las características técnicas del módulo y sus posibles usos. El manual contiene información relativa a la instalación, la puesta en servicio y la configuración en SILworX.

1.1 Estructuración y uso del manual

El contenido de este manual es parte de la descripción del hardware del sistema electrónico programable HIMax.

El manual se divide en los siguientes capítulos principales:

- Introducción
- Seguridad
- Descripción del producto
- Puesta en servicio
- Funcionamiento
- Conservación
- Puesta fuera de servicio
- Transporte
- Desecho

Deberán observarse además los siguientes documentos:

Name	Contenido	Documento Nº
Manual del sistema HIMax	Descripción del hardware del sistema HIMax	HI 801 141 ES
Manual de seguridad HIMax	Funciones de seguridad del sistema HIMax	HI 801 196 ES
Manual de comunicación HIMax	Descripción de la comunicación y los protocolos	HI 801 195 ES
Ayuda en pantalla de SILworX (OLH)	Manejo de SILworX	-
Primeros pasos	Introducción al SILworX	HI 801 194 ES

Tabla 1: Manuales vigentes adicionales

Los manuales actuales se hallan en la página web de HIMA: www.hima.com. Con ayuda del índice de revisión del pie de página podrá compararse la vigencia de los manuales que se tengan respecto a la edición que figura en internet.

1.2 Destinatarios

Este documento va dirigido a planificadores, proyectadores y programadores de equipos de automatización y al personal autorizado para la puesta en servicio, operación y mantenimiento de dispositivos y sistemas. Se presuponen conocimientos especiales en materia de sistemas de automatización con funciones relacionadas con la seguridad.

HI 801 221 ES Rev. 4.00 Página 5 de 50

1 Introducción X-DO 12 51

1.3 Convenciones de representación

Para una mejor legibilidad y comprensión, en este documento se usa la siguiente notación:

Negrita Remarcado de partes importantes del texto.

Designación de botones de software, fichas e ítems de menús

de SILworX sobre los que puede hacerse clic

CursivaVariables y parámetros del sistemaCourierEntradas literales del operador

RUN Designación de estados operativos en mayúsculas

Cap. 1.2.3 Las referencias cruzadas son enlaces, aun cuando no estén

especialmente marcadas como tales. Al colocar el puntero sobre un enlace tal, cambiará su aspecto. Haciendo clic en él, se saltará

a la correspondiente página del documento.

Las notas de seguridad y uso están especialmente identificadas.

1.3.1 Notas de seguridad

Las notas de seguridad del documento se representan de la siguiente forma. Para garantizar mínimos niveles de riesgo, deberá seguirse sin falta lo que indiquen. Los contenidos se estructuran en

- Palabra señalizadora: peligro, advertencia, precaución, nota
- Tipo y fuente de peligro
- Consecuencias del peligro
- Prevención del peligro

▲ PALABRA SEÑALIZADORA



¡Tipo y fuente de peligro! Consecuencias del peligro Prevención del peligro

Las palabras señalizadoras significan

- Peligro: su inobservancia originará lesiones graves o mortales
- Advertencia: su inobservancia puede originar lesiones graves o mortales
- Precaución: su inobservancia puede originar lesiones moderadas

NOTA



¡Tipo y fuente del daño! Prevención del daño

Página 6 de 50 HI 801 221 ES Rev. 4.00

X-DO 12 51 1 Introducción

1.3.2 Notas de uso La información adicional se estructura como sigue: **i** En este punto figura el texto con la información adicional. Los trucos y consejos útiles aparecen en la forma: **SUGE-** En este punto figura el texto con la sugerencia.

RENCIA

Página 7 de 50 HI 801 221 ES Rev. 4.00

2 Seguridad X-DO 12 51

2 Seguridad

En ningún caso deje sin leer las siguientes informaciones de seguridad, las notas y las instrucciones. Use el producto siempre cumpliendo todas las directivas y las recomendaciones de seguridad.

El uso en áreas explosivas sólo se autoriza si se toman medidas adicionales.

2.1 Uso conforme a la finalidad prevista

Los componentes HIMax van destinados a conformar sistemas de control con función relacionada con la seguridad.

Para hacer uso de estos componentes en sistemas HIMax deberán cumplirse las siguientes condiciones.

2.1.1 Condiciones ambientales

Tipo de condición	Rango de valores	
Clase de protección	Clase de protección II según IEC/EN 61131-2	
Temperatura ambiente	0+60 °C	
Temperatura de almacenamiento	-40+85 °C	
Polución	Grado de polución II según IEC/EN 61131-2	
Altitud de emplazamiento	< 2000 m	
Carcasa	Estándar: IP20	
Tensión de alimentación	24 VCC	

Tabla 2: Condiciones ambientales

En condiciones ambientales distintas a las especificadas en este manual es posible que el sistema HIMax sufra disfunciones.

2.1.2 Precauciones contra descargas electrostáticas

Las modificaciones o ampliaciones del sistema, así como la sustitución de módulos, únicamente deberán ser realizas por personal con conocimientos sobre medidas de protección contra descargas electrostáticas.

NOTA



¡Daños en los dispositivos por descarga electrostática!

- Realice estas tareas en un lugar de trabajo antiestático y llevando una cinta de puesta a tierra.
- Guarde bien protegidos (p. ej. en su embalaje original) los dispositivos que no tenga en uso.

Página 8 de 50 HI 801 221 ES Rev. 4.00

X-DO 12 51 2 Seguridad

2.2 Peligros remanentes

Un módulo HIMax en sí no representa ninguna fuente de peligro.

Lo siguiente puede conllevar peligros remanentes:

- Errores de realización del proyecto
- Errores en el programa de usuario
- Errores en el cableado

2.3 Medidas de seguridad

Respete las normas de seguridad vigentes en el lugar de uso y use la debida indumentaria de seguridad personal.

2.4 Información para emergencias

Un sistema de control HIMax forma parte del equipamiento de seguridad de una planta. Si el sistema de control deja de funcionar, la planta adoptará un estado seguro.

En caso de emergencia está prohibida toda intervención que impida la función de seguridad de los sistemas HIMax.

HI 801 221 ES Rev. 4.00 Página 9 de 50

3 Descripción del producto

El módulo estándar X-DO 12 51 es un módulo de relés que sirve para usar en el sistema electrónico programable (PES) de HIMax.

El módulo puede aplicarse en todos los slots del rack, excepto en los slots para los módulos de bus de sistema. Más información en el manual del sistema HI 801 141 ES.

El módulo está equipado con 12 salidas de relés libres de potencial. Las salidas de relés valen para conectar a ellas cargas óhmicas e inductivas.

El módulo estándar podrá hacerse operar en un rack junto con módulos relacionados con la seguridad.

El módulo estándar no tiene repercusiones sobre los módulos relacionados con la seguridad. Esto incluye particularmente la CEM, la seguridad eléctrica, la comunicación a X-SB y X-CPU y el programa del usuario.

Módulo y tarjeta de conexión están mecánicamente codificados. Véase el capítulo 3.6.1. Así se evita que un módulo con función relacionada con la seguridad sea sustituido por un módulo estándar.

Las normas aplicadas para la verificación y certificación del módulo y el sistema HIMax constan en el manual del sistema HIMax HI 801 196 ES.

Página 10 de 50 HI 801 221 ES Rev. 4.00

3.1 Función de seguridad

El módulo no ejecuta ninguna función relacionada con la seguridad.

Los parámetros y estados del módulo no podrán usarse para funciones relacionadas con la seguridad.

3.1.1 Reacción en caso de error

Si es un error de módulo, se desactivarán todas las salidas. Si se trata de un error de canal, se desactivará sólo el canal afectado.

El módulo activará el LED Error en el panel frontal.

3.2 Volumen de suministro

Para funcionar el módulo necesita la correspondiente tarjeta de conexión. Si se usa un FTA se necesitará un cable de sistema para conectar la tarjeta de conexión al FTA. Las tarjetas de conexión, el cable de sistema y los FTA no se incluyen en el volumen de suministro del módulo.

Las tarjetas de conexión se describen en el capítulo 3.6, los cables de sistema en el capítulo 3.7 y los FTA en sus respectivos manuales.

3.3 Placa de tipo

La placa de tipo contiene estos datos importantes:

- Nombre del producto
- Distintivo de homologación
- Código de barras (código 2D o líneas)
- Nº de referencia (Part-No.)
- Índice de revisión del hardware (HW-Rev.)
- Índice de revisión del software (SW-Rev.)
- Tensión de trabajo (Power)
- Especificaciones EX (si procede)
- Año de fabricación (Prod-Year:)



Fig. 1: Ejemplo de placa de tipo

HI 801 221 ES Rev. 4.00 Página 11 de 50

3.4 Composición

El módulo está equipado con 12 salidas de relés y cada una de ellas la conmuta un relé.

Las 12 salidas de relés tienen separación eléctrica segura unas de otras. Cada salida de relé está separada de forma segura de la fuente de alimentación del módulo mediante su propio circuito de contacto. Las fugas por línea y por aire se han dimensionado para una separación segura hasta 300 V de acuerdo a la norma IEC 61131-2 para la categoría de sobretensión II.

A ADVERTENCIA



¡Descarga eléctrica, desperfectos en el módulo! El módulo no está diseñado para conexiones trifásicas. En X-DO 12 51 se permite aplicar solamente una fase.

¡No se permiten conexiones trifásicas!

El sistema procesador del módulo de E/S dirige y monitorea el nivel de E/S. Los datos y estados del módulo de E/S se transmiten a los módulos procesadores mediante el bus redundante del sistema. Por razones de disponibilidad, el bus del sistema se implementa de forma redundante. La redundancia sólo estará garantizada cuando ambos módulos de bus de sistema se hayan introducido en el rack y se hayan configurado en SILworX.

Los LED indican el estado de las salidas de relés. Véase el capítulo 3.4.2.

Página 12 de 50 HI 801 221 ES Rev. 4.00

3.4.1 Diagrama de bloques

El siguiente diagrama de bloques muestra la estructura del módulo:

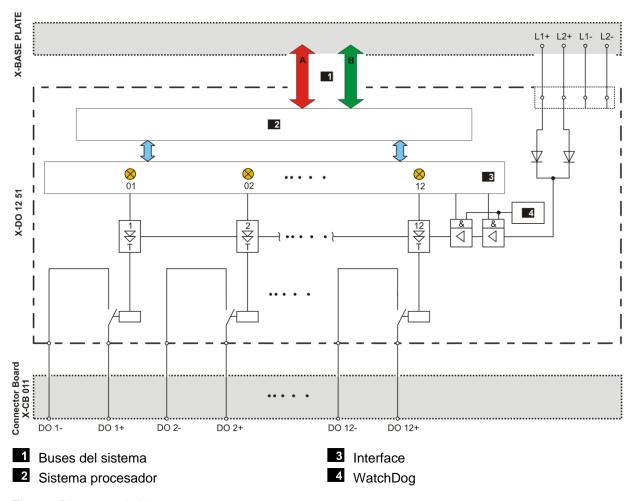


Fig. 2: Diagrama de bloques

HI 801 221 ES Rev. 4.00 Página 13 de 50

3.4.2 Lectura

La siguiente figura reproduce la lectura del módulo:

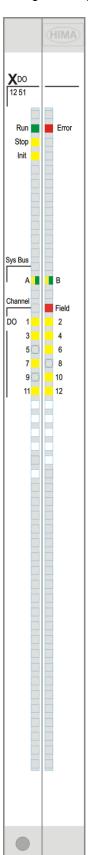


Fig. 3: Lectura

Página 14 de 50 HI 801 221 ES Rev. 4.00

Los LED indican el estado operativo del módulo de relés.

Los LED del módulo se dividen en tres categorías:

- Indicadores de estado del módulo (Run, Error, Stop, Init)
- Indicadores de bus de sistema (A, B)
- Indicadores de E/S (DO 1...12, Field)

Al conectarse la tensión de alimentación tendrá lugar siempre una prueba de LEDs, durante la cual se encenderán brevemente todos los LED.

Definición de las frecuencias de parpadeo:

En la siguiente tabla se definen las frecuencias de parpadeo de los LED:

Name	Frecuencia de parpadeo
Parpadeo1	Largo (600 ms) encendido, largo (600 ms) apagado
Parpadeo2	Corto (200 ms) encendido, corto (200 ms) apagado, corto (200 ms) encendido, largo (600 ms) apagado
Parpadeo X	Comunicación Ethernet: Parpadeo sincronizado con la transmisión de datos

Tabla 3: Frecuencias de parpadeo de los LED

3.4.3 Indicadores de estado de módulo

Estos LED se hallan en la parte de arriba de la placa frontal.

LED	Color	Estado	Significado
Run	Verde	Encendido	Módulo en estado RUN, funcionamiento normal
		Parpadeo1	Módulo en estado STOP/OS_DOWNLOAD o RUN/UP STOP (sólo en módulos procesadores)
		Apagado	Módulo no en estado RUN, observar otros LED de estado
Error	Rojo	Encendido/ Parpadeo1	Fallos internos del módulo detectados por la autocomprobación, p. ej. errores de hardware y de software o fallos de la fuente de alimentación. Errores al cargar el sistema operativo
		Apagado	Funcionamiento normal
Stop	Amarillo	Encendido	Módulo en estado STOP/VALID CONFIGURATION
		Parpadeo1	Módulo en estado STOP/INVALID CONFIGURATION o STOP/OS_DOWNLOAD
		Apagado	Módulo no en estado STOP, observar otros LED de estado
Init	Amarillo	Encendido	Módulo en estado INIT
		Parpadeo1	Módulo en estado LOCKED
		Apagado	Módulo no en estado INIT ni LOCKED, observar otros LED de estado

Tabla 4: Indicadores de estado de módulo

HI 801 221 ES Rev. 4.00 Página 15 de 50

3.4.4 Indicadores de bus de sistema

Los LED indicadores de bus de sistema están rotulados con Sys Bus.

LED	Color	Estado	Significado
Α	Verde Encendido		Conexión física y lógica al módulo de bus de sistema en el slot 1
		Parpadeo1	Sin conexión al módulo de bus de sistema en el slot 1
	Amarillo	Parpadeo1	Conexión física establecida al módulo de bus de sistema en el slot 1
			Sin conexión a un módulo procesador (redundante) en el funcionamiento del sistema
B Verde Ence		Encendido	Conexión física y lógica al módulo de bus de sistema en el slot 2
		Parpadeo1	Sin conexión al módulo de bus de sistema en el slot 2
	Amarillo	Parpadeo1	Conexión física establecida al módulo de bus de sistema en el slot 2 Sin conexión a un módulo procesador (redundante) en el funcionamiento del sistema
A+B	Apagado	Apagado	Sin conexión física ni lógica a los módulos del bus del sistema en los slots 1 y 2.

Tabla 5: Indicadores de bus de sistema

3.4.5 Indicadores de E/S

Los LED que indican las E/S están rotulados con Channel.

LED	Color	Estado	Significado
Channel	Amarillo	Encendido	El canal correspondiente está activo (excitado)
112		Parpadeo2	Error de canal
		Apagado	El canal correspondiente está inactivo (desexcitado)
Field	Rojo	Parpadeo2	Error de campo en al menos un canal
		Apagado	Sin errores en campo

Tabla 6: Indicadores de E/S

Página 16 de 50 HI 801 221 ES Rev. 4.00

3.5 Datos del producto

Generalidades	
Tensión de alimentación	24 VCC, -15%+20%, w _s ≤ 5%, PELV, SELV
Amperaje	máx. 0,5 A
Consumo de corriente del módulo, todos los relés inactivos (sin excitar)	0,36 A (24,0 VCC)
Consumo de corriente del módulo, todos los relés activos (excitados)	0,48 A (24,0 VCC)
Separación galvánica de los canales	Sí
Temperatura de trabajo	0 °C+60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C+85 °C
Humedad	máx. 95% de humedad relativa, sin rocío
Grado de protección	IP20
Dimensiones (H x A x Prof)	310 x 29,2 x 230 mm
Peso	aprox. 1,6 kg

Tabla 7: Datos del producto

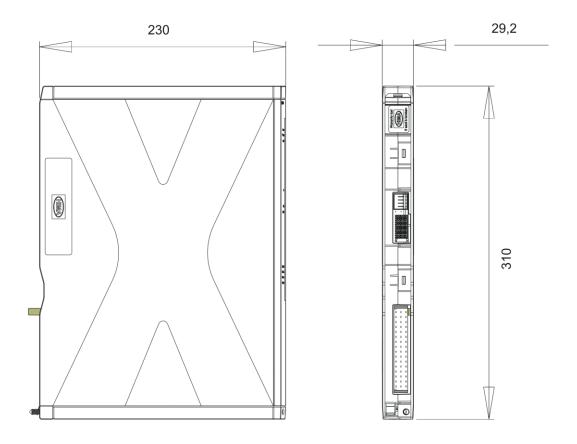


Fig. 4: Vistas

HI 801 221 ES Rev. 4.00 Página 17 de 50

Salidas de relés			
Cantidad de salidas (canales)	12, libres de potencial		
Intensidad de conmutación total (todos los canales)	máx. 30 A		
Tensión de conmutación	5250 V		
Intensidad de conmutación por canal	máx. 4 A		
Frecuencia de conmutación	máx. 20 Hz		
Material del contacto	AgNi 0,15 con dorado duro		
Vida útil			
■ mecánica	≥ 30 x 10 ⁶ conmutaciones		
eléctrica	≥ 5 x 10 ⁵ a 2 A de intensidad de conmutación		
	≥ 3 x 10 ⁵ a 4 A de intensidad de conmutación		

Tabla 8: Datos de las salidas de relés

		Aplicaciones estándar	Aplicaciones estándar
Conmutaciones		< 100 000	< 250 000
Potencia de conmutación CC	≤ 30 VCC	máx. 4,00 A	máx. 4,00 A
(libre de inducción)	≤ 70 VCC	máx. 1,25 A	máx. 1,25 A
	≤ 127 VCC	máx. 0,50 A	máx. 0,50 A
	≤ 250 VCC	máx. 0,28 A	máx. 0,25 A
Potencia de conmutación CC	≤ 30 VCC	máx. 0,80 A	máx. 0,50 A
(carga inductiva	≤ 70 VCC	máx. 0,32 A	máx. 0,20 A
tau = L/R = 40 ms)	≤ 127 VCC	máx. 0,19 A	máx. 0,12 A
	≤ 250 VCC	máx. 0,10 A	máx. 0,06 A
Potencia de conmutación CA	≤ 125 VCA	máx. 4,00 A	máx. 3,00 A
(libre de inducción)	≤ 250 VCA	máx. 4,00 A	máx. 1,50 A
Potencia de conmutación CA	≤ 125 VCA	máx. 3,00 A	máx. 1,20 A
$\cos \varphi > 0.5$	≤ 250 VCA	máx. 1,50 A	máx. 0,60 A

Tabla 9: Intensidades y cortacircuitos

La tabla contiene los amperajes de los cortacircuitos como máximos admisibles para aplicaciones estándar.

En las aplicaciones estándar es altamente recomendable el uso de cortacircuitos en el circuito de contacto.

Página 18 de 50 HI 801 221 ES Rev. 4.00

3.6 Tarjetas de conexión

Una tarjeta de conexión conecta el módulo al nivel de campo. Módulo y tarjeta de conexión conforman juntos una unidad funcional. Antes de instalar el módulo, monte la tarjeta de conexión en el slot previsto.

Para el módulo se dispone de las siguientes tarjetas de conexión:

Tarjeta de conexión	Descripción
X-CB 011 51	Tarjeta de conexión con bornes de rosca
X-CB 011 52	Tarjeta de conexión redundante con bornes de rosca
X-CB 011 53	Tarjeta de conexión con conector de cables
X-CB 011 54	Tarjeta de conexión redundante con conector de cables

Tabla 10: Tarjetas de conexión disponibles

Accesorios	Descripción
X-CB COVER 01	Cubierta protectora

Tabla 11: Accesorios de tarjetas de conexión

A PELIGRO



¡Peligro de descarga eléctrica!

Para tarjetas de conexión con bornes de rosca: a tensiones mayores que SELV, use cubiertas protectoras X-CB COVER 01 o cubierta del espacio de conexiones X-FRONT COVER.

¡Observe las normas de seguridad!

3.6.1 Codificación mecánica de tarjetas de conexión X-CB 011 5X

Para alojar el módulo, las tarjetas de conexión X-CB 011 5X tienen agujeros guía. Véase Fig. 5 y Fig. 6.

Los módulos de E/S codificados sólo encajarán en las tarjetas de conexión correspondientes. La codificación impide montar elementos equivocados y evita así repercusiones sobre el campo y módulos redundantes. Además, el montaje de elementos equivocados no afecta en absoluto al sistema HIMax, ya que sólo los módulos correctamente configurados en SILworX adoptarán el estado RUN.

HI 801 221 ES Rev. 4.00 Página 19 de 50

3.6.2 Tarjetas de conexión con bornes de rosca

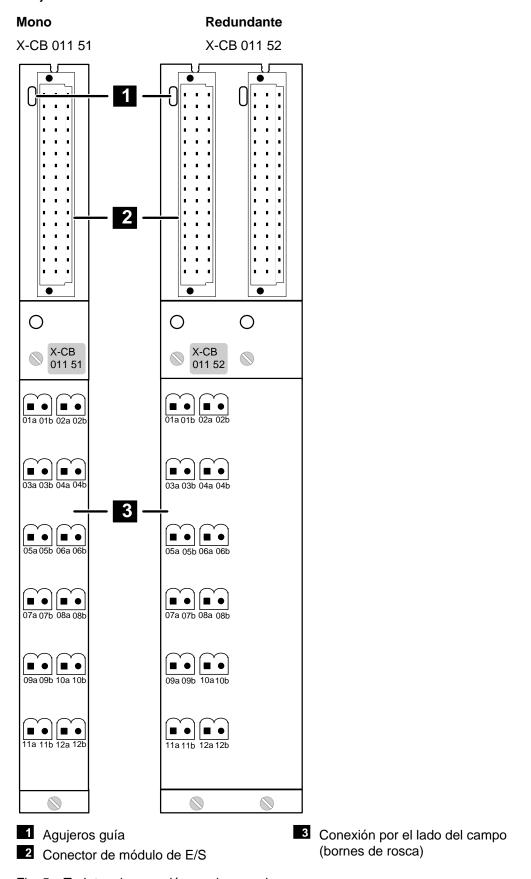


Fig. 5: Tarjetas de conexión con bornes de rosca

Página 20 de 50 HI 801 221 ES Rev. 4.00

3.6.3 Asignación de bornes de tarjetas de conexión con bornes de rosca

Nº de pin	Designación	Señal	N⁰ de pin	Designación	Señal
1	01a	DO1-	1	02a	DO2-
2	01b	DO1+	2	02b	DO2+
Nº de pin	Designación	Señal	Nº de pin	Designación	Señal
1	03a	DO3-	1	04a	DO4-
2	03b	DO3+	2	04b	DO4+
Nº de pin	Designación	Señal	Nº de pin	Designación	Señal
1	05a	DO5-	1	06a	DO6-
2	05b	DO5+	2	06b	DO6+
Nº de pin	Designación	Señal	Nº de pin	Designación	Señal
1	07a	DO7-	1	08a	DO8-
2	07b	DO7+	2	08b	DO8+
Nº de pin	Designación	Señal	Nº de pin	Designación	Señal
1	09a	DO9-	1	10a	DO10-
2	09b	DO9+	2	10b	DO10+
Nº de pin	Designación	Señal	Nº de pin	Designación	Señal
1	11a	DO11-	1	12a	DO12-
2	11b	DO11+	2	12b	DO12+

Tabla 12: Asignación de bornes de tarjetas de conexión con bornes de rosca

La conexión por el lado del campo se realiza con conectores de bornes que se conectan a las regletas de pins de las tarjetas de conexión.

Los conectores de bornes tienen las siguientes características:

Conexión por el lado del campo	
Conectores de bornes	12 unidades, de 2 polos
Sección transversal de cable	0,22,5 mm² (monohilo)
	0,21,5 mm ² (de hilo fino)
	0,21,5 mm² (con puntera terminal)
Longitud de pelado	13 mm
Destornillador	Ranura 0,6 x 3,5 mm
Par de apriete	0,40,5 Nm

Tabla 13: Características de los conectores de bornes

HI 801 221 ES Rev. 4.00 Página 21 de 50

3.6.4 Tarjetas de conexión con conector de cables

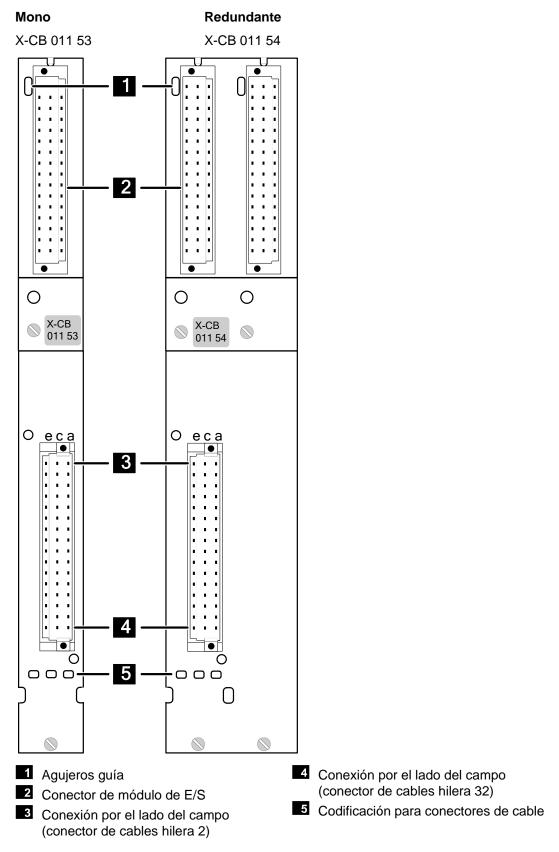


Fig. 6: Tarjetas de conexión con conector de cables

Página 22 de 50 HI 801 221 ES Rev. 4.00

3.6.5 Asignación de conectores de tarjetas de conexión con conector de cables Para estas tarjetas de conexión, HIMA ofrece cables de sistema preconfeccionados. Véase el capítulo 3.7.

Asignación de conectores

La siguiente tabla describe la asignación de conectores del cable del sistema.

		е		С		а	
Hilera	Señal	Design. de hilos	Señal	Design. de hilos	Señal	Color	
2	DO1+	1	DO1-	2	reservado	ye	
4	DO2+	3	DO2-	4	reservado	gn	
6	DO3+	5	DO3-	6	reservado	bn	
8	DO4+	7	DO4-	8	reservado	wh	
10	sin asignar		sin asignar		reservado		
12	DO5+	9	DO5-	10	reservado		
14	DO6+	11	DO6-	12	reservado		
16	sin asignar		sin asignar		reservado		
18	DO7+	13	DO7-	14	reservado		
20	DO8+	15	DO8-	16	reservado		
22	sin asignar		sin asignar		reservado		
24	DO9+	17	DO9-	18	reservado		
26	DO10+	19	DO10-	20	reservado		
28	sin asignar		sin asignar		reservado		
30	DO11+	21	DO11-	22	reservado		
32	DO12+	23	DO12-	24	reservado		

Tabla 14: Asignación de conectores del cable del sistema

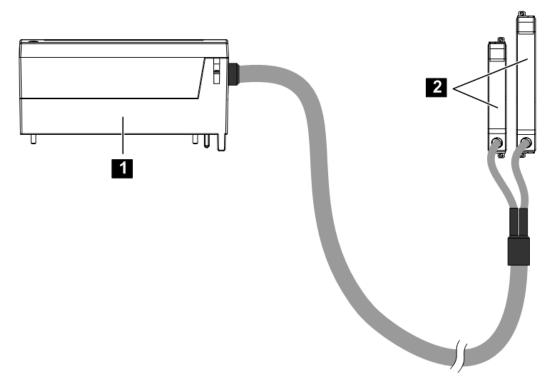
HI 801 221 ES Rev. 4.00 Página 23 de 50

3.7 Cable de sistema X-CA 012

El cable del sistema X-CA 012 conecta las tarjetas de conexión X-CB 011 53/54 a las terminaciones de campo (FTA).

Generalidades	
Cable	LIYY 24 x 1,5 mm ² +
	2 x 2 x 0,14 mm ²
Conductor	De hilo fino
Diámetro exterior medio (d)	aprox. 19,75 mm
Mínimo radio de curvatura	
Tendido fijo	5 x d
Tendido móvil	10 x d
Respuesta frente al fuego	Resistente a llama y autoextinguible conforme a IEC 60332-1-2, -2-2
Longitud	830 m
Codificación numérica	124
Codificación por colores	Codificación por color conforme a DIN 47100, véase Tabla 14.

Tabla 15: Datos de cables



Conector de cables en tarjeta de conexión

2 Conector de cables en FTA

Fig. 7: X-CA 12 01 n

El cable del sistema puede suministrarse en las siguientes variantes estándar:

Cable del sistema	Descripción	Longitud
X-CA 012 01 8	Conector de cables a ambos lados.	8 m
X-CA 012 01 15		15 m
X-CA 012 01 30		30 m

Tabla 16: Cables de sistema disponibles

Página 24 de 50 HI 801 221 ES Rev. 4.00

3.7.1 Codificación de conectores de cable

El conector de cables para conectar a la tarjeta de conexión tiene tres clavijas de codificación. Así, ese conector de cables podrá conectarse únicamente a tarjetas de conexión con las correspondientes codificaciones.

HI 801 221 ES Rev. 4.00 Página 25 de 50

4 Puesta en servicio X-DO 12 51

4 Puesta en servicio

En este capítulo se describe cómo se instala y configura el módulo, así como sus variantes de conexión. Hallará más información en el manual de seguridad de HIMax HI 801 196 ES.

4.1 Montaje

Para el montaje observe los siguientes puntos:

- Para usar sólo con los correspondientes componentes de ventilación.
 Véase el manual del sistema HI 801 141 ES.
- Para usar sólo con la correspondiente tarjeta de conexión. Véase el capítulo 3.6.
- El módulo, incluidos sus elementos de conexión, habrá de montarse de tal manera que se tenga por lo menos el grado de protección IP20 según EN 60529: 1991 + A1:2000.
- Un circuitado redundante de las salidas deberá implementarse mediante las correspondientes tarjetas de conexión. Véase el capítulo 3.6 y 4.4.

4.1.1 Circuitado de las salidas no utilizadas

Las salidas no utilizadas podrán dejarse abiertas, no es necesario usar terminaciones. Para evitar cortocircuitos y chispas en campo no se permitirá conectar a las tarjetas de conexión conductores que tengan extremos abiertos por el lado del campo.

Página 26 de 50 HI 801 221 ES Rev. 4.00

X-DO 12 51 4 Puesta en servicio

4.2 Instalación y desmontaje del módulo

En este capítulo se describe cómo sustituir un módulo existente o colocar un módulo nuevo.

Al retirar el módulo, la tarjeta de conexión permanecerá en el rack HIMax. Esto evita trabajos de cableado adicionales en los bornes de conexión, ya que todas las conexiones de campo se realizan mediante la tarjeta de conexión del módulo.

4.2.1 Montaje de una tarjeta de conexión

Herramientas y medios auxiliares

- Destornillador, ranura de 0,8 x 4,0 mm
- Tarjeta de conexión adecuada

Montaje de la tarjeta de conexión:

- 1. Introduzca la tarjeta de conexión en el carril guía con la ranura hacia arriba (véase al respecto el siguiente dibujo). Encaje la ranura en la espiga del carril guía.
- 2. Emplace la tarjeta de conexión sobre el carril de apantallado de cables.
- 3. Atorníllela al rack con los dos tornillos imperdibles. Primero enrosque el tornillo inferior y luego el superior.

Desmontaje de la tarjeta de conexión:

- 1. Destornille los tornillos imperdibles del rack.
- 2. Separe la tarjeta de conexión por abajo del carril de apantallado.
- 3. Saque la tarjeta de conexión del carril guía.

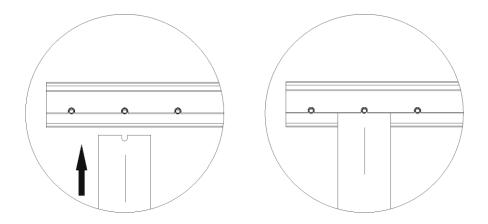


Fig. 8: Colocación de la tarjeta de conexión

HI 801 221 ES Rev. 4.00 Página 27 de 50

4 Puesta en servicio X-DO 12 51

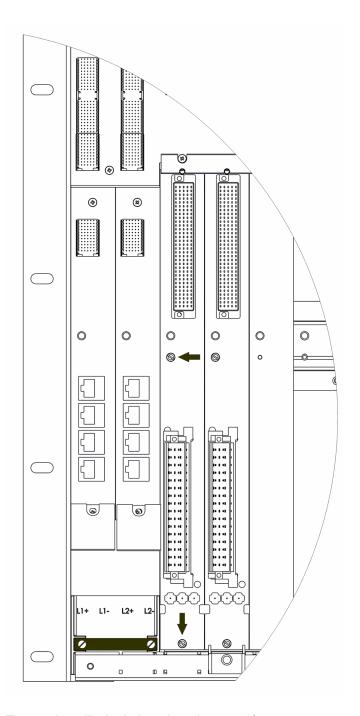


Fig. 9: Atornillado de la tarjeta de conexión

Página 28 de 50 HI 801 221 ES Rev. 4.00

X-DO 12 51 4 Puesta en servicio

4.2.2 Instalación y desmontaje de un módulo

Este capítulo describe cómo se instala y retira un módulo HIMax. Un módulo podrá instalarse y retirarse sin interrumpir el funcionamiento del sistema HIMax.

NOTA



¡Daños de los conectores en caso de introducirlos ladeados! La inobservancia puede dar lugar a daños en el sistema de control. Coloque los módulos siempre con cuidado en su rack.

Herramientas

- Destornillador, ranura de 0,8 x 4,0 mm
- Destornillador, ranura de 1,2 x 8,0 mm

Instalación

- 1. Abra la chapa de cierre del rack del ventilador:
 - ☑ Ponga los bloqueos en posición abierta
 - ☑ Gire la chapa de cierre hacia arriba e introdúzcala en el rack del ventilador
- 2. Coloque el módulo en la parte superior del perfil de suspensión, véase 1.
- 3. Gire el módulo en la parte inferior en la rack y encástrelo con una ligera presión, véase 2.
- 4. Atornille el módulo, véase 3.
- 5. Saque la chapa de cierre hacia arriba del rack del ventilador y gírela hacia abajo.
- Bloquee la chapa de cierre.

Desmontaje

- 1. Abra la chapa de cierre del rack del ventilador:
 - ☑ Ponga los bloqueos en posición abierta
 - ☑ Gire la chapa de cierre hacia arriba e introdúzcala en el rack del ventilador
- 2. Suelte el tornillo, véase 3.
- 3. Gire el módulo para sacarlo de la parte inferior en la rack y desencájelo con una ligera presión hacia arriba del perfil, véase 2 y 1.
- 4. Saque la chapa de cierre hacia arriba del rack del ventilador y gírela hacia abajo.
- 5. Bloquee la chapa de cierre.

HI 801 221 ES Rev. 4.00 Página 29 de 50

4 Puesta en servicio X-DO 12 51

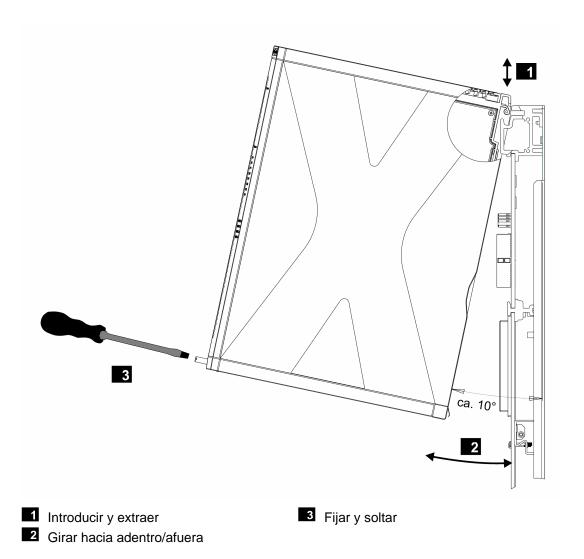


Fig. 10: Instalación y desmontaje de módulo

Durante el funcionamiento del sistema HIMax tenga abierta la chapa de cierre del rack del ventilador brevemente (< 10 min.), pues ello menoscaba la convección forzada.

Página 30 de 50 HI 801 221 ES Rev. 4.00

X-DO 12 51 4 Puesta en servicio

4.3 Configuración del módulo en SILworX

El módulo se configura en el editor de hardware de la utilidad de programación SILworX.

Para la configuración observe los siguientes puntos:

- Para el diagnóstico del módulo y de los canales podrán usarse en el programa del usuario los parámetros del sistema además del valor de medición. Hallará más información sobre los parámetros del sistema en las tablas a partir del capítulo 4.3.1.
- Si se crea un grupo de redundancia, éste se configurará en sus fichas. Las fichas del grupo de redundancia son diferentes de las de los módulos individuales. Véanse las tablas subsiguientes.

Para poder evaluar los parámetros del sistema en el programa del usuario, deberán asignarse variables globales a los parámetros del sistema. Realice este paso dentro del editor de hardware en la vista en detalle del módulo.

Las tablas subsiguientes contienen los parámetros de sistema del módulo en el mismo orden que en el editor de hardware.

SUGE- Para convertir los valores hexadecimales en secuencias de bits puede usarse RENCIA p. ej. la calculadora de Windows® en su formato "científico".

HI 801 221 ES Rev. 4.00 Página 31 de 50 4 Puesta en servicio X-DO 12 51

4.3.1 Ficha "Module"

La ficha **Module** contiene los siguientes parámetros de sistema del módulo:

Name		R/W	Descripción		
Estos estados y par	ámetros se e	escriben	directamente en e	el editor de hardware.	
Name		W	Nombre del mód	lulo	
Spare Module		W	en el rack no se Desactivado: la de de redundancia Configuración po	encia de un módulo del grupo de redundancia evaluará como error. ausencia de un módulo del grupo en el rack se evaluará como error. or defecto: Desactivado en la ficha del grupo de redundancia!	
Noise Blanking		W	Admitir inhibición	n de fallos por parte del módulo procesador	
			La reacción a er	ivado). or defecto: Activado ror frente a una perturbación transitoria el tiempo de seguridad. Seguirá obrando el	
				roceso válido para el programa del usuario.	
Name	Tipo de datos	R/W	Descripción	· · ·	
Los siguientes estad	dos y parámo	etros pod	lrán asignarse a v	ariables globales y utilizarse en el programa	
Module OK	BOOL	R	Modo en redund redundantes no FALSE: Error de módulo Error de canal de Módulo no introd	errores de módulo ancia: al menos uno de los módulos tiene un error de módulo (lógica "OR"). e un canal (no errores externos) fucido. metro Module Status.	
Module Status	DWORD	R	Estado del módu	ulo codificado en bits	
			Codificación	Descripción	
			0x00000001	Error del módulo 1)	
			0x00000002	Umbral de temperatura 1 excedido	
			0x00000004	Umbral de temperatura 2 excedido	
			0x00000008	Valor de temperatura erróneo	
			0x00000010	Tensión L1+ errónea	
			0x00000020	Tensión L2+ errónea	
			0x00000040	Tensiones internas erróneas	
			0x80000000	Sin conexión al módulo 1)	
			Module OK	es tienen repercusiones sobre el estado y no es necesario evaluarlos nte en el programa del usuario.	
Timestamp [µs]	DWORD	R		egundos de la marca de tiempo. nedición de las salidas digitales.	
Timestamp [s]	DWORD	R	Parte en segund	los de la marca de tiempo. nedición de las salidas digitales.	

Tabla 17: Ficha "Module" del editor de hardware

Página 32 de 50 HI 801 221 ES Rev. 4.00

X-DO 12 51 4 Puesta en servicio

4.3.2 Ficha I/O Submodule DO12_51

La ficha I/O Submodule DO12 51 contiene los siguientes parámetros del sistema:

Name		R/W	Descripción	
Estos estados y parámetros se escriben directamente en el editor de hardware.				
Name		R	Nombre del módulo	
Name	Tipo de datos	R/W	Descripción	
Los siguientes estad del usuario.	dos y paráme	etros pod	drán asignarse a variables globales y utilizarse en el programa	
Background Test Error	DINT	W	TRUE: Prueba en segundo plano errónea FALSE: Prueba en segundo plano exenta de errores	
Diagnostic Request	DINT	R	Para solicitar un valor de diagnóstico, deberá enviarse al módulo el correspondiente ID (ver codificación en 4.3.5) mediante el parámetro <i>Diagnostic Request</i> .	
Diagnostic Response	DWORD	R	Una vez que <i>Diagnostic Response</i> devuelva el ID (ver codificación en 4.3.5) de <i>Diagnostic Request</i> , en <i>Diagnostic Status</i> se tendrá el valor de diagnóstico solicitado.	
Diagnostic Status	BOOL	R	Valor de diagnóstico solicitado conforme a <i>Diagnostic Response</i> En el programa del usuario se podrán evaluar los ID de <i>Diagnostic Request</i> y de <i>Diagnostic Response</i> . Sólo cuando ambos contengan el mismo ID, contendrá <i>Diagnostic Status</i> el valor de diagnóstico solicitado.	
Restart on Error	BOOL	W	Todo módulo de E/S que esté desactivado prolongadamente a causa de errores podrá ponerse de nuevo en estado RUN mediante el parámetro Restart on Error. Para ello cambie el parámetro Restart on Error de FALSE a TRUE. El módulo de E/S realizará una autocomprobación completa y adoptará el estado RUN si no detecta ningún error. Configuración por defecto: FALSE	
Submodule OK	BOOL	R	TRUE: Sin errores de submódulo ni de canal FALSE: Error de submódulo Error de canal (también errores externos) de un canal	
Submodule Status	DWORD	R	Estado del submódulo codificado en bits (ver codificación en 4.3.4)	

Tabla 18: Ficha I/O Submodule DO12_51 del editor de hardware

HI 801 221 ES Rev. 4.00 Página 33 de 50

4 Puesta en servicio X-DO 12 51

4.3.3 Ficha I/O Submodule DO12_51: Channels

La ficha I/O **Submodule DO12_51: Channels** contiene los siguientes parámetros de sistema para cada salida digital.

A los parámetros de sistema con -> pueden asignárseles variables globales y utilizarse así en el programa del usuario. Los valores sin -> deberá Ud. escribirlos directamente.

Name	Tipo de datos	R/W	Descripción
Channel No.		R	Nº de canal, predefinido por defecto
Channel Value [BOOL] ->	BOOL	R	Valor binario según el nivel de conmutación LOW (dig) y HIGH (dig) TRUE: Canal activado FALSE: Canal desactivado
-> Channel OK	BOOL	R	TRUE: Canal exento de errores El valor del canal será válido. FALSE: Canal erróneo Canal desactivado
Redund.	BOOL	W	Requisitos: Deberá haberse creado ya un módulo redundante. Activado: activación de la redundancia de canal para ese canal Desactivado: desactivación de la redundancia de canal para ese canal Configuración por defecto: Desactivado

Tabla 19: Ficha I/O Submodule DO12_51: Channels en el editor de hardware

4.3.4 Submodul-Status [DWORD]

Codificación de Submodule Status:

Codificación	Descripción			
0x0000001	Error de la unidad de hardware (submódulo)			
0x00000002	Reset de un bus de E/S			
0x00000004	Error en la configuración del hardware			
0x00000008	Error en la comprobación de coeficientes			

Tabla 20: Submodul-Status [DWORD]

Página 34 de 50 HI 801 221 ES Rev. 4.00

X-DO 12 51 4 Puesta en servicio

4.3.5 Diagnostic-Status [DWORD] Codificación de **Diagnostic Status**:

ID	Descripción		
0	Los valores de diagnóstico (1001012) se mostrarán consecutivamente.		
100	Estado de temperatura codificado en bits 0 = normal Bit0 = 1 : Umbral de temperatura 1 excedido Bit1 = 1 : Umbral de temperatura 2 excedido Bit2 = 1 : medición de temperatura errónea		
101	· ·	lida (10 000 dígitos/°C)	
200	Estado de tensión codificado en bits 0 = normal Bit0 = 1 : L1+ (24 V) es errónea Bit1 = 1 : L2+ (24 V) es errónea		
201	No se usa		
202			
203	1		
300	Subtensión de 24 V (BOOL)		
10011012	Estado de canal de los canales 112		
	Codificación	Descripción	
	0x0001	Error de la unidad de hardware	
	0x0002	Reset de un bus de E/S	
	0x0008	Error de hardware	
		Valor de relectura = 0, siendo la consigna = 1	

Tabla 21: Diagnostic Information [DWORD]

HI 801 221 ES Rev. 4.00 Página 35 de 50

4 Puesta en servicio X-DO 12 51

4.4 Variantes de conexión

Este capítulo describe el correcto circuitado instrumentado del módulo de relés. Son admisibles las siguientes variantes de conexión.

Las salidas se ponen en circuito mediante tarjetas de conexión. Para una redundante puesta en circuito se dispone de tarjetas de conexión especiales. Véase el capítulo 3.6.

Para conectar consumidores a las salidas de relés observe los siguientes puntos:

- En las aplicaciones de CC observe la polaridad de las conexiones (DO1+/DO1-).
- Use cortacircuitos para limitar la corriente. Véase Tabla 9.
 - Integral de fusión ≤ 100 A2s
 - La capacidad de actuación del cortacircuitos deberá ser la adecuada para la red sobre la que actúa.

Para conectar cargas inductivas use un circuitado de protección. El circuito de protección puede estar compuesto con nexos RC, diodos de retorno, diodos Z bidireccionales o varistores.

A PRECAUCIÓN



Daños a la instalación o equipos por incorrecto dimensionamiento del cortacircuitos del circuito de contacto.

Para el correcto dimensionamiento del cortacircuitos del circuito de contacto habrá que observar la Tabla 8 y la Tabla 9 en los datos del producto.

4.4.1 Puesta en circuito de actuadores con carga óhmica

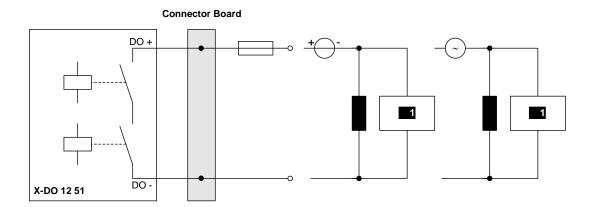
Fig. 11: Puesta en circuito de un actuador con corriente continua o corriente alterna

Página 36 de 50 HI 801 221 ES Rev. 4.00

X-DO 12 51 4 Puesta en servicio

4.4.2 Puesta en circuito de actuadores con carga inductiva

En la puesta en circuito con carga inductiva habrá que conectar un circuito de protección (de marcha en vacío) paralelamente a la carga.



Circuito de marcha en vacío

Fig. 12: Puesta en circuito de un actuador con carga inductiva

HI 801 221 ES Rev. 4.00 Página 37 de 50

4 Puesta en servicio X-DO 12 51

4.4.3 Puesta en circuito de un actuador en módulos redundantes

La conexión de un actuador a módulos de relés redundantes podrá realizarse mediante una tarjeta de conexión redundante X-CB 011 52 (Fig. 13) o mediante dos tarjetas de conexión del tipo X-CB 011 51, en caso de que los módulos redundante no se hallen uno junto al otro en el rack.

NOTA



Al conectar un actuador a módulos de relés redundantes, el actuador deberá conectarse en ambos módulos al mismo número de canal.

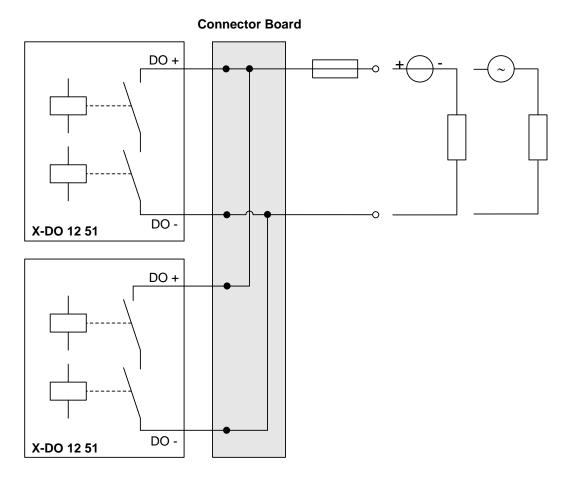


Fig. 13: Puesta en circuito de un actuador en módulos de relés redundantes

Página 38 de 50 HI 801 221 ES Rev. 4.00

X-DO 12 51 4 Puesta en servicio

4.4.4 Puesta en circuito de actuadores mediante terminación FTA (Field Termination Assembly)

La conexión de actuadores mediante el bloque de terminación de campo X-FTA 005 02L se realiza como se ilustra en la Fig. 14. Hallará más información en X-FTA 005 02L, manual HI 801 232 ES.

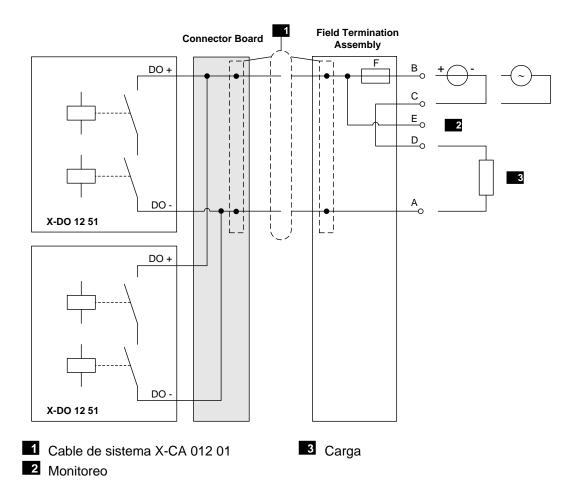


Fig. 14 Puesta en circuito mediante terminación FTA (Field Termination Assembly)

HI 801 221 ES Rev. 4.00 Página 39 de 50

5 Funcionamiento X-DO 12 51

5 Funcionamiento

El módulo opera en un rack HIMax y no necesita de monitoreo especial.

5.1 Manejo

No se contempla ninguna operación de manejo en el módulo en sí.

Operaciones como p. ej. el forzado de las salidas se realizan en el PADT. Hallará más información al respecto en la documentación de SILworX.

5.2 Diagnóstico

El estado del módulo se indica mediante LEDs en la cara frontal del módulo. Véase el capítulo 3.4.2.

El historial de diagnóstico del módulo de relés puede además leerse con la utilidad de programación SILworX. En los capítulos 4.3.4 y 4.3.5 se describen los mensajes de diagnóstico más importantes.

Si en un rack se encaja un módulo, éste generará mensajes de diagnóstico durante la inicialización, los cuales apuntarán a disfunciones tales como valores de tensión incorrectos.

Estos mensajes denotarán un error del módulo sólo cuando se produzcan tras la transición al estado de sistema en funcionamiento.

Página 40 de 50 HI 801 221 ES Rev. 4.00

X-DO 12 51 6 Mantenimiento

6 Mantenimiento

Los módulos averiados deberán sustituirse con módulos intactos del mismo tipo o de un tipo de reemplazo homologado.

La reparación del módulo está reservada al fabricante.

Para sustituir módulos deberán observarse las condiciones indicadas en el manual del sistema HI 801 141 ES y el manual de seguridad HI 801 196 ES.

6.1 Tareas de mantenimiento

6.1.1 Carga del sistema operativo

En el marco del mantenimiento perfectivo, HIMA sigue desarrollando el sistema operativo del módulo. HIMA recomienda aprovechar paradas programadas de la línea para cargar la versión actual del sistema operativo a los módulos.

La carga del sistema operativo se describe en el manual del sistema y en la ayuda directa en pantalla. Para cargar el sistema operativo, el módulo deberá encontrarse en estado STOP.

La versión actual del módulo figura en el panel de control de SILworX. La placa de tipo indica la versión instalada a la entrega de fábrica, véase el capítulo 3.3.

6.1.2 Ensayo de prueba

Los módulos HIMax deben someterse a un ensayo de prueba cada 10 años. Hallará más información en el manual de seguridad HI 801 196 ES.

HI 801 221 ES Rev. 4.00 Página 41 de 50

7 Puesta fuera de servicio X-DO 12 51

7 Puesta fuera de servicio

Saque el módulo del rack para ponerlo fuera de servicio. Más información en el capítulo *Instalación y desmontaje del módulo*.

Página 42 de 50 HI 801 221 ES Rev. 4.00

X-DO 12 51 8 Transporte

8 Transporte

Para evitar daños mecánicos, transporte los componentes HIMax empaquetados.

Guarde los componentes HIMax siempre empaquetados en su embalaje original. Éste sirve además como protección contra descargas ES. El embalaje del producto solo no es suficiente para el transporte.

HI 801 221 ES Rev. 4.00 Página 43 de 50

9 Desecho X-DO 12 51

9 Desecho

Los clientes industriales son responsables de desechar ellos mismos el hardware de HIMax tras la vida útil del mismo. Si se desea puede solicitarse a HIMA la eliminación de los componentes usados.

Deseche todos los materiales respetuosamente con el medio ambiente.

Página 44 de 50 HI 801 221 ES Rev. 4.00

X-DO 12 51 Anexo

Anexo

Glosario

Término	Descripción			
ARP	Address Resolution Protocol: protocolo de red para asignar direcciones			
	de red a direcciones de hardware			
Al	Analog input: entrada analógica			
Connector Board	Tarjeta de conexión para módulo HIMax			
COM	Módulo de comunicación			
CRC	Cyclic Redundancy Check: suma de verificación			
DI	Digital input: entrada digital			
DO	Digital output: salida digital			
CEM	Compatibilidad electromagnética			
EN	Normas europeas			
ESD	ElectroStatic Discharge: descarga electrostática			
FB	Bus de campo			
FBS	Lenguaje de bloques funcionales			
FTT	Tiempo de tolerancia de errores			
ICMP	Internet Control Message Protocol: protocolo de red para mensajes de estado			
	y de error			
IEC	Normas internacionales de electrotecnia			
Dirección MAC	Dirección de hardware de una conexión de red (Media Access Control)			
PADT	Programming and Debugging Tool (según IEC 61131-3), PC con SILworX			
PE	Tierra de protección			
PELV	Protective Extra Low Voltage: baja tensión funcional con separación segura			
PES	Programmable Electronic System			
PFD	Probability of Failure on Demand: probabilidad de un fallo al solicitar una función de seguridad			
PFH	Probability of Failure per Hour: probabilidad de una disfunción peligrosa por hora			
R	Read			
ID de Rack	Identificación (número) de un rack			
Sin repercusiones				
R/W	Read/Write			
SB	Bus de sistema (módulo de bus)			
SELV	Safety Extra Low Voltage: baja tensión de protección			
SFF	Safe Failure Fraction: porcentaje de fallos fácilmente dominables			
SIL	Safety Integrity Level (según IEC 61508)			
SILworX	Utilidad de programación para HIMax			
SNTP	Simple Network Time Protocol (RFC 1769)			
SRS	Direccionamiento por "Sistema.Rack.Slot" de un módulo			
SW	Software			
TMO	TimeOut			
TMR	Triple Module Redundancy: módulos de triple redundancia			
W	Write			
wS	Valor máximo del total de componentes de corriente alterna			
WatchDog (WD)				
WDT	WatchDog Time			
	1			

HI 801 221 ES Rev. 4.00 Página 45 de 50

Anexo X-DO 12 51

Índice de	ilustraciones	
Fig. 1:	Ejemplo de placa de tipo	11
Fig. 2:	Diagrama de bloques	13
Fig. 3:	Lectura	14
Fig. 4:	Vistas	17
Fig. 5:	Tarjetas de conexión con bornes de rosca	20
Fig. 6:	Tarjetas de conexión con conector de cables	22
Fig. 7:	X-CA 12 01 n	24
Fig. 8:	Colocación de la tarjeta de conexión	27
Fig. 9:	Atornillado de la tarjeta de conexión	28
Fig. 10:	Instalación y desmontaje de módulo	30
Fig. 11:	Puesta en circuito de un actuador con corriente continua o corriente alterna	36
Fig. 12:	Puesta en circuito de un actuador con carga inductiva	37
Fig. 13:	Puesta en circuito de un actuador en módulos de relés redundantes	38
Fig. 14	Puesta en circuito mediante terminación FTA (Field Termination Assembly)	39

Página 46 de 50 HI 801 221 ES Rev. 4.00

X-DO 12 51 Anexo

Índice de	e tablas	
Tabla 1:	Manuales vigentes adicionales	5
Tabla 2:	Condiciones ambientales	8
Tabla 3:	Frecuencias de parpadeo de los LED	15
Tabla 4:	Indicadores de estado de módulo	15
Tabla 5:	Indicadores de bus de sistema	16
Tabla 6:	Indicadores de E/S	16
Tabla 7:	Datos del producto	17
Tabla 8:	Datos de las salidas de relés	18
Tabla 9:	Intensidades y cortacircuitos	18
Tabla 10:	Tarjetas de conexión disponibles	19
Tabla 11:	Accesorios de tarjetas de conexión	19
Tabla 12:	Asignación de bornes de tarjetas de conexión con bornes de rosca	21
Tabla 13:	Características de los conectores de bornes	21
Tabla 14:	Asignación de conectores del cable del sistema	23
Tabla 15:	Datos de cables	24
Tabla 16:	Cables de sistema disponibles	24
Tabla 17:	Ficha "Module" del editor de hardware	32
Tabla 18:	Ficha I/O Submodule DO12_51 del editor de hardware	33
Tabla 19:	Ficha I/O Submodule DO12_51: Channels en el editor de hardware	34
Tabla 20:	Submodul-Status [DWORD]	34
Tabla 21:	Diagnostic Information [DWORD]	35

HI 801 221 ES Rev. 4.00 Página 47 de 50

Anexo X-DO 12 51

Índice alfabético

Accesorios19	Indicadores de estado de módulo	15
Datos técnicos17	Salidas de relés	18
Diagnóstico	Tarjeta de conexión	
Indicadores de bus de sistema16	Con conector de cables	22
Indicadores de E/S16	Tarjetas de conexión	19
Diagrama de bloques13	Variante de conexión	36

Página 48 de 50 HI 801 221 ES Rev. 4.00



HI 801 221 ES © 2015 HIMA Paul Hildebrandt GmbH HIMax y SILworX son marcas registradas de: HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Albert-Bassermann-Str. 28 68782 Brühl, Alemania Tel. +49 6202 709-0 Fax +49 6202 709-107 HIMax-info@hima.com www.hima.com



